

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 22 czerwca 2011 r.

Pytanie:

W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ przedmiotu dostaw i wykonania prac instalacyjno-montażowych CZĘŚĆ I – Dostawy, Sprzęt wymieniony w punkcie 5.1.1 IDW, Komputery stacjonarne, zawarte zostały następujące parametry:

Porty I/O	co najmniej 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy);
Pamięć RAM	co najmniej 4GB DDR3-1333MHz (możliwość rozbudowy do 32 GB).

Płyty główne desktopowe obecnie produkowane i dostępne na rynku mieszczące się w obudowie typu „SmallFormFactor” posiadają maksymalnie 8 portów USB 2.0. Natomiast maksymalna wielkość pamięci RAM w płytach głównych desktopowych, jaką mogą one obsłużyć wynosi 16GB. Płyty główne obsługujące większą ilość pamięci RAM, są dedykowane do serwerów i posiadają zupełnie inną architekturę budowy, ponadto nie spełniają pozostałych wymaganych specyfikacją parametrów dotyczących np. Portów I/O.

W związku z tym zwracam się zapytaniem, czy treść SIWZ dotycząca parametrów może zostać zmieniona w następujący sposób:

Porty I/O	co najmniej 8 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy);
Pamięć RAM	co najmniej 4GB DDR3-1333MHz (możliwość rozbudowy do 16 GB).

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie dotyczące liczby gniazd USB została zawarta w dokumencie opublikowanym na naszej stronie internetowej dnia 17 czerwca 2011 r. zatytułowanym „Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 15 czerwca 2011 r”. Jednakże słuszna jest, zawarta w powyższym pytaniu, uwaga dotycząca obudów Small Form Factor i rodzajach płyt, jakie można w nich umieszczać. Natomiast nie jest prawdą, że tylko serwerowe płyty główne są w stanie obsłużyć pamięć operacyjną większą niż 16 GB. Na rynku są dostępne desktopowe płyty główne spełniające ten warunek. Oczywiście nie mieszczą się one w obudowie typu SFF.

W związku z tym Zamawiający zmienia w Szczegółowej Dokumentacji Technicznej zapis dotyczący rodzaju obudowy ze „Small Form Factor” na „Small Form Factor, Minitower lub Microtower”. Zmiana dotyczy zapisów w tabelach na stronach 35, 44 i 47 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zmianie ulegają w cytowanych wyżej tabelach maksymalne rozmiary obudów. Zamawiający dopuszcza obudowy o sumie wymiarów zewnętrznych nieprzekraczających 990 mm. Propozycje zmian dotyczące liczby portów USB i możliwości rozbudowy pamięci RAM, zawarte w pytaniu, nie mogą zostać uwzględnione.